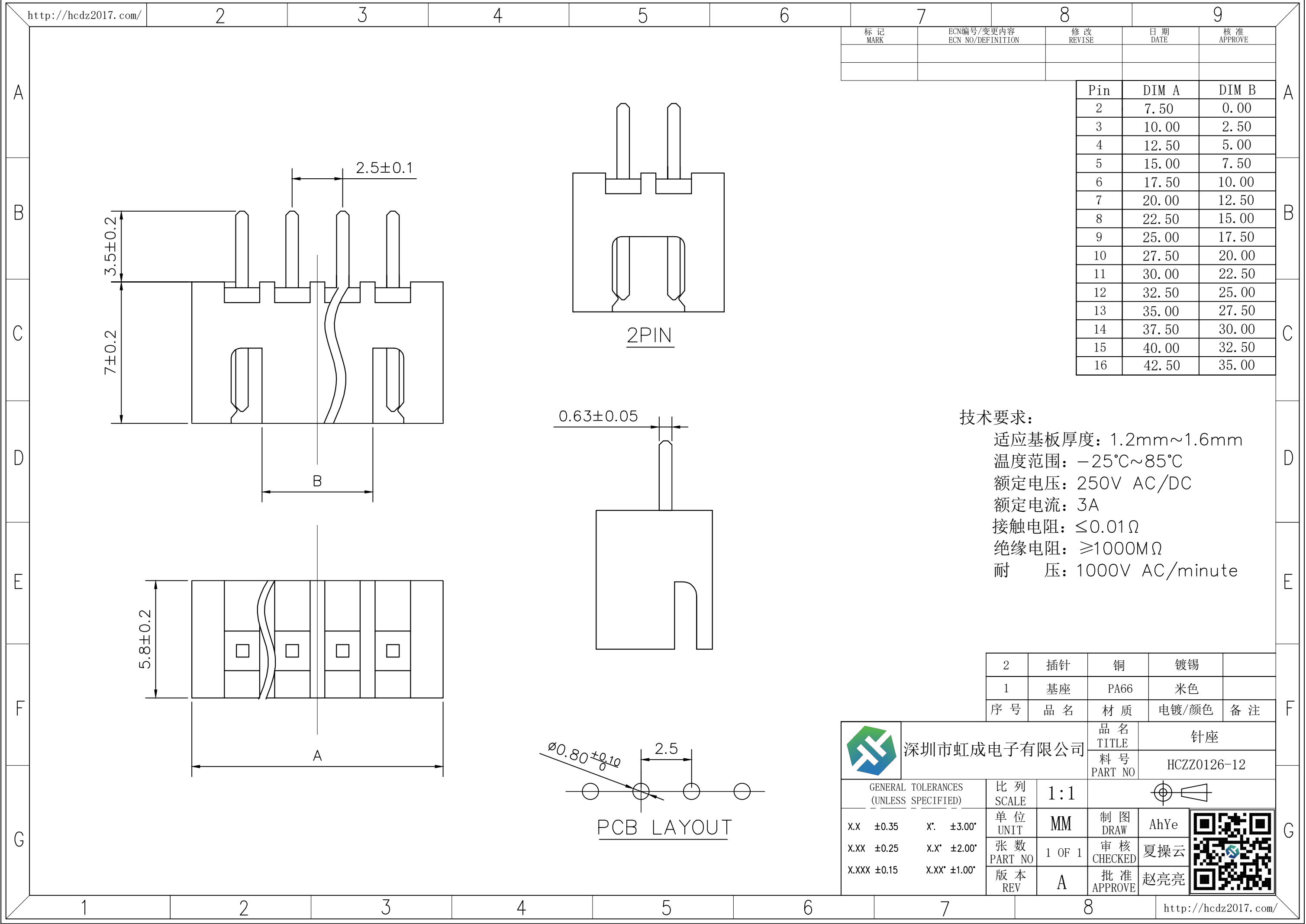




http://hcdz2017.com/

2

3

4

5

6

7

8

9

标 记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修 改
REVISE

日 期
DATE

核 准
APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	7.50	0.00
3	10.00	2.50
4	12.50	5.00
5	15.00	7.50
6	17.50	10.00
7	20.00	12.50
8	22.50	15.00
9	25.00	17.50
10	27.50	20.00
11	30.00	22.50
12	32.50	25.00
13	35.00	27.50
14	37.50	30.00
15	40.00	32.50
16	42.50	35.00

技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25°C~85°C
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 3A
接触电阻: ≤0.01Ω
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐 压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



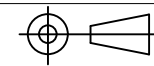
深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座
料 号 PART NO	HCZZ0126-12

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1



XX ±0.35	X* ±3.00*
XXX ±0.25	XX* ±2.00*
XXX ±0.15	XX* ±1.00*

单 位 UNIT	MM
张 数 PART NO	1 OF 1
版 本 REV	A

制 图 DRAW	AhYe
审 核 CHECKED	夏操云
批 准 APPROVE	赵亮亮



PCB LAYOUT

http://hcdz2017.com/